

1、概述

GN1638是一款串口共阴极最大10段8位带 8×3 位键盘扫描的LED驱动控制专用电路，内置键盘扫描接口，MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路，广泛适用于各种LED面板场合，例如微波炉、电磁炉、热水器等家电产品。

主要特点

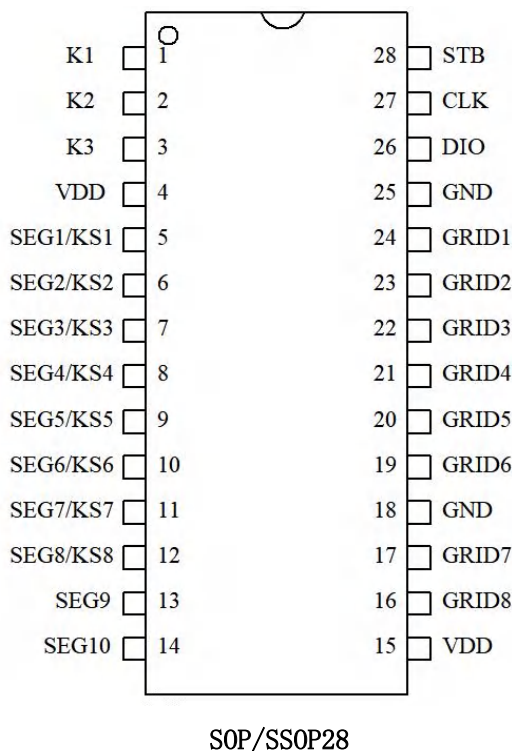
- 内置显示RAM
- 工作电压：2.8V~5.5V
- 显示模式最大10段8位
- 扫描按键矩阵最大 8×3
- 显示辉度8级软件可调
- 三线（CLK，STB，DIO）串行接口
- 内置 RC 振荡

封装形式

GN1638	SOP28	2000PCS/盒	(塑封体尺寸：17.9mm×7.5mm引脚间距：1.27mm)
GN1638	SOP28	1000PCS/盘	(塑封体尺寸：17.9mm×7.5mm引脚间距：1.27mm)
GN1638M	SSOP28	4000PCS/盘	(塑封体尺寸：9.9mm×3.9mm引脚间距：0.635mm)

2、引脚排列图及引脚说明

2.1、引脚排列图



2.2、引脚说明

引 脚	符 号	I/O	功 能
1	K1	I	按键输入口，内置下拉电阻
2	K2	I	按键输入口，内置下拉电阻
3	K3	I	按键输入口，内置下拉电阻
4	VDD	—	电源
5	SEG1/KS1	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
6	SEG2/KS2	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
7	SEG3/KS3	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
8	SEG4/KS4	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
9	SEG5/KS5	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
10	SEG6/KS6	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
11	SEG7/KS7	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
12	SEG8/KS8	O	段输出/按键扫描输出，P 管开漏输出
13	SEG9	O	段输出，P 管开漏输出
14	SEG10	O	段输出，P 管开漏输出
15	VDD	—	电源
16	GRID8	O	位输出，N 管开漏输出
17	GRID7	O	位输出，N 管开漏输出
18	GND	—	地
19	GRID6	O	位输出，N 管开漏输出
20	GRID5	O	位输出，N 管开漏输出
21	GRID4	O	位输出，N 管开漏输出
22	GRID3	O	位输出，N 管开漏输出
23	GRID2	O	位输出，N 管开漏输出
24	GRID1	O	位输出，N 管开漏输出
25	GND	—	地
26	DIO	I/O	数据输入口/输出口
27	CLK	I	时钟口
28	STB	I	片选口

3、电特性

3.1、极限参数（除非有特殊说明，否则 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ ， $GND=0V$ ）

参 数 名 称	符 号	条 件	额 定 值	单 位
电源电压	VDD	—	-0.5~+7.0	V
逻辑输入电压	VIN	—	-0.5~VDD+0.5	V
输出高电平驱动（SEG）	I _{O1}	—	-50	mA
输出低电平驱动（GRID）	I _{O2}	—	+150	mA
工作温度	T _{amb}	—	-40~+85	°C
储存温度	T _{stg}	—	-65~+150	°C
ESD静电（HBM）	—	—	±4500	V

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	最小	典型	最大	单 位
逻辑电源电压	VDD	2.8	5	5.5	V
高电平输入电压	T _{IH}	0.7VDD	—	VDD	V
低电平输入电压	T _{IL}	0	—	0.2VDD	V

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数（除非有特殊说明，否则VDD=5V，GND=0V）

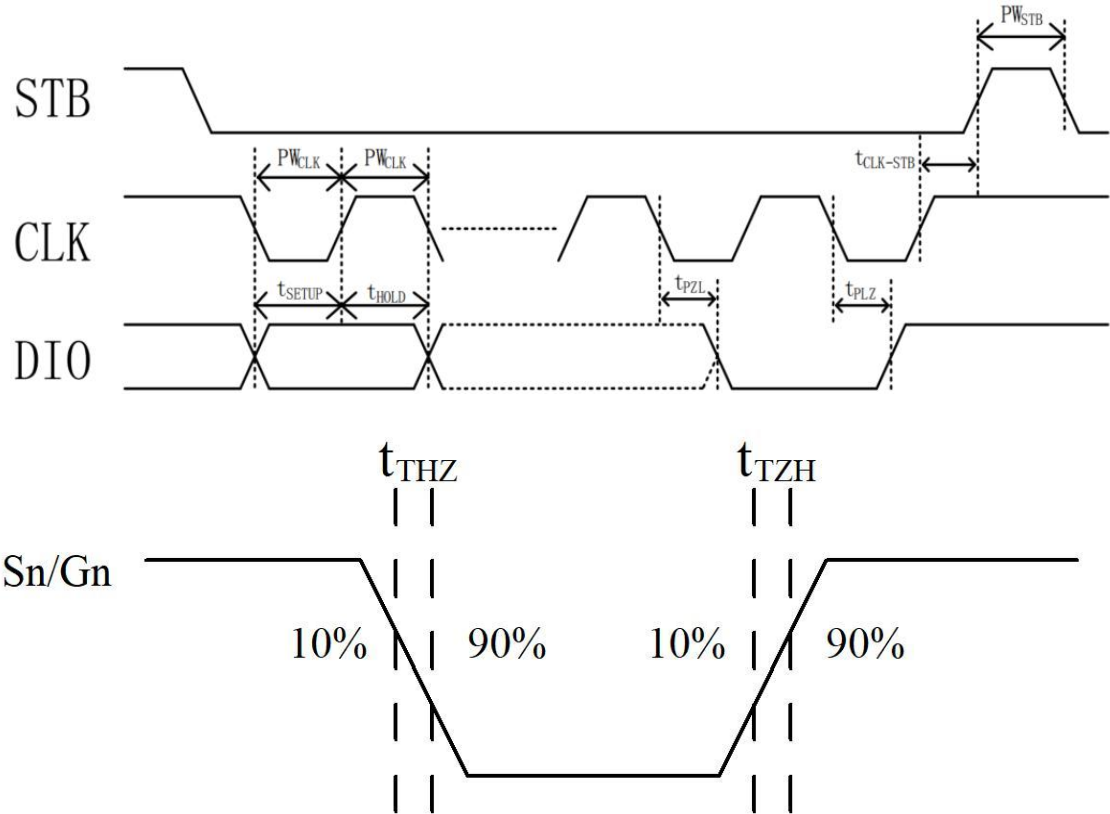
参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
输出高电平驱动	I _{OH1}	SEG1~SEG10, V _O =VDD-2V	-20	-25	-40	mA
	I _{OH2}	SEG1~SEG10, V _O =VDD-3V	-20	-30	-50	mA
输出低电平驱动	I _{OL1}	GRID1~GRID8, V _O = 0.3V	80	100	—	mA
	I _{DIO}	V _O =0.4V, DIO	4	8	—	mA
高电平输出电流容许量	I _{TOLSG}	V _O =VDD-3V, SEG1~SEG10	—	—	5	%
输入高电平电压	V _{IH}	CLK、DIO、STB	0.7VDD	—	—	V
输入低电平电压	V _{IL}	CLK、DIO、STB	—	—	0.2VDD	V
滞后电压	V _H	CLK、DIO、STB	—	0.35	—	V
输入漏电流	I _I	VIN=VDD/GND, STB、CLK、DIO	—	—	±1	uA
静态电流	I _{DD}	无负载, VIN=VDD	—	260	—	uA
输入下拉电阻	R _L	K1~K3	—	10	—	kΩ

3.3.2、交流参数（除非有特殊说明，否则 VDD=4.5~5.5V，GND=0V）

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
振荡频率	F_{OSC}	—	—	290	—	kHz
传输延迟时间	t_{PLZ}	$CLK \rightarrow DIO, C_L=15pF, R_L=10k\Omega$	—	—	300	ns
	t_{PZL}		—	—	100	ns
上升时间	t_{TZH1}	$C_L=300pF$	SEG1~SEG10		2	us
	t_{TZH}		GRID1~GRID8		0.5	us
下降时间	t_{THZ}	$C_L=300pF, SEGn, GRIDn$	—	—	120	us
最大时钟频率	f_{max}	占空比50%	1	—	—	MHz

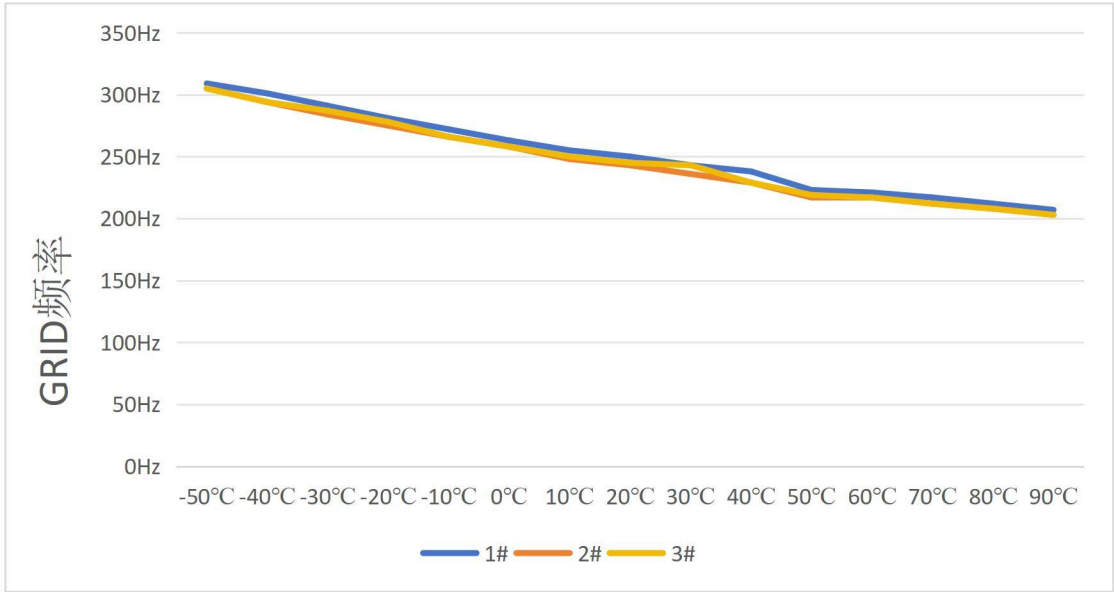
3.3.3、交流参数（除非有特殊说明，否则 VDD=4.5~5.5V，GND=0V）

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PW_{CLK}	—	400	—	—	ns
选通脉冲宽度	PW_{STB}	—	1	—	—	us
数据建立时间	t_{SETUP}	—	100	—	—	ns
数据保持时间	t_{HOLD}	—	100	—	—	ns
CLK→STB 时间	$t_{CLK-SETB}$	$CLK \uparrow \rightarrow STB \uparrow$	1	—	—	us
等待时间	t_{WAIT}	$CLK \uparrow \rightarrow CLK \downarrow$	1	—	—	us



4、温漂曲线图

此LED 驱动 IC 在宽温度范围下特性如下：



5、功能介绍

5.1、显示寄存器地址

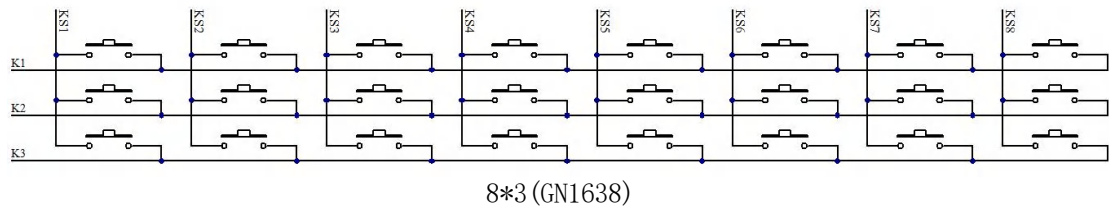
GN1638地址如下：该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到地址

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	X	X	X	X	X	X	
xxHL(低四位)				xxHU(高四位)				xxHL(低四位)				xxHU(高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4
08HL				08HU				09HL				09HU				GRID5
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU				GRID6
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU				GRID7
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU				GRID8

注意：在上电完之后，必须先对RAM 进行数据写入(对RAM全部清0)，然后再开显示。

5.2、键扫描和键扫描数据寄存器

5.2.1、键扫描矩阵



5.2.2、键扫描数据储存地址

先发读键命令后，开始读取按键数据BYTE1-BYTE4字节，读数据从低位开始输出。芯片K和KS引脚对应的按键按下时，相对应的字节内的Bit位为1。

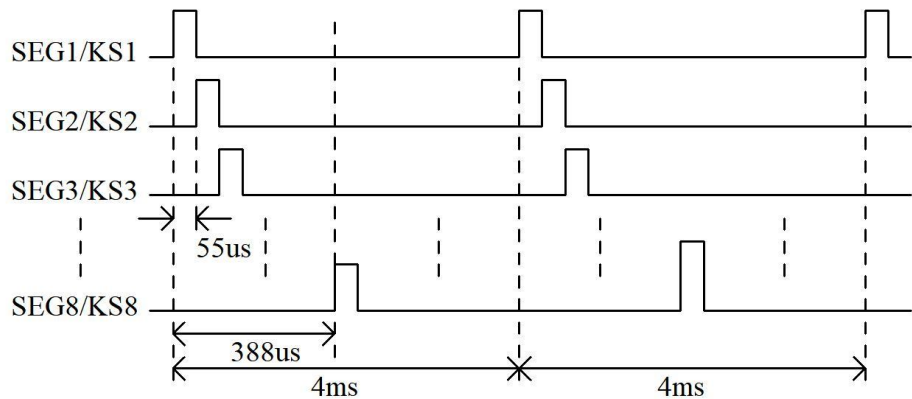
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
K3	K2	K1	X	K3	K2	K1	X	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

- 注意：1、GN1638最多可以读4个字节，不允许多读。
2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE4读取，不可跨字节读。例如：硬件上的K2与KS8对应按键按下时，此时想要读到此按键数据，必须需要读到第4个字节的第6BIT位，才可读出数据。

5.2.3、按键扫描

按键扫描由GN1638自动完成，不受用户控制，用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需要1个显示周期，一个显示周期大概需要T=4ms，在4ms内先后按下了2个不同的按键，2次读到的键值都是先按下的那个按键的键值。

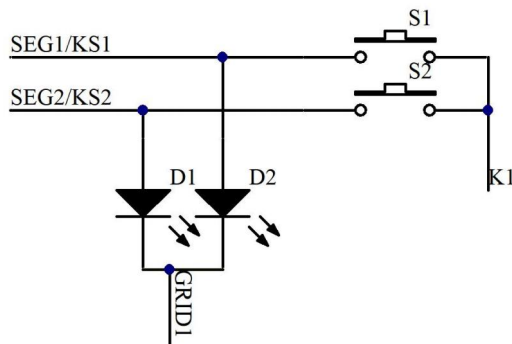
GN1638上电后芯片内部扫描SEG1/KS1-SEG8/KS8的波形如下图



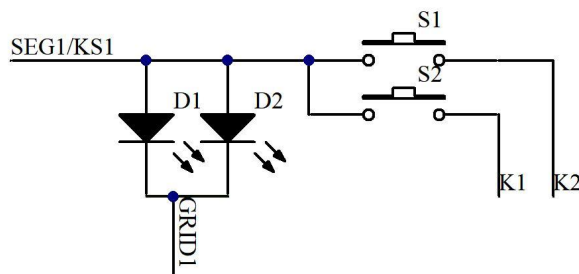
注意：一个周期时间与IC工作的振荡频率有关，每颗IC振荡频率不完全一致。以上数据仅供参考，以实际测量为准。

5.2.4、组合按键

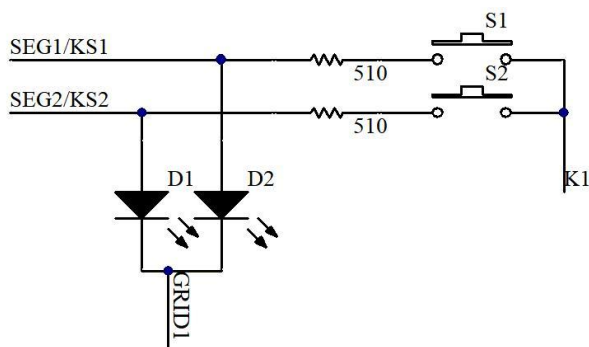
SEG1/KS1-SEG8/KS8是显示和按键扫描复用的。如下图所示，如果显示为D1灭，D2亮，则需要让SEG1为“1”，SEG2为“0”状态。如果S1、S2同时被按下，相当于SEG1、SEG2被短路，这时的D1、D2都被点亮，从而导致显示异常。当需要使用组合按键时，要注意以下几点：



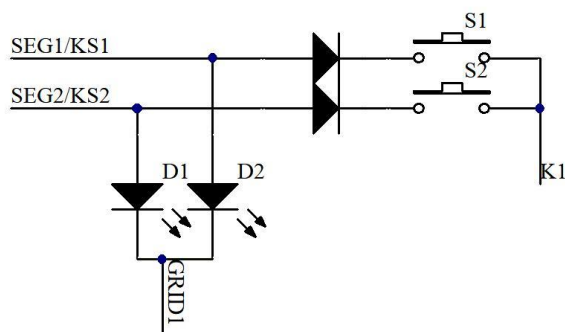
1、在硬件上，可以将需要同时按下的键设置在不同的K 线上面，如下图所示：



2、在 SEG1-SEGn 上面串联电阻，电阻的阻值应选在 510 欧姆，太大会造成按键的失效，太小可能不能解决显示干扰的问题，如下图所示：



3、在 SEG1-SEGn上面串联二极管，如下图所示：



5.3、指令介绍

每次 STB 端口由高变低后，从 DIO 端口送入电路的第一个字节作为指令输入，第二个字节起作为数据输入。指令中的高两位用来区分不同的指令。

B7	B6	指令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时 STB 被置为高电平，串行通讯被初始化，并且正在传送的指令或数据无效（之前传送的指令或数据保持有效）。

5.3.1、数据设置

该指令用来设置数据写和读，B1 和 B0 不允许设置成 01 或 11。

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
0	1	无关项 写0		—	—	0	0	读写模式设置	写数据到显示寄存器
0	1			—	—	1	0		读取按键键值
0	1			—	0	—	—	地址模式设置	地址自加模式
0	1			—	1	—	—		固定地址模式
0	1			0	—	—	—	测试模式设置	普通模式
0	1			1	—	—	—		测试模式(内部使用)

5.3.2、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比 0FH 高，则数据被忽略，直到有效地址被设定。上电时，地址默认设为 00H。

MSB				LSB				显示地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
1	1	无关项 写0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	0BH
1	1			1	1	0	0	0CH

1	1		1	1	0	1	0DH
1	1		1	1	1	0	0EH
1	1		1	1	1	1	0FH

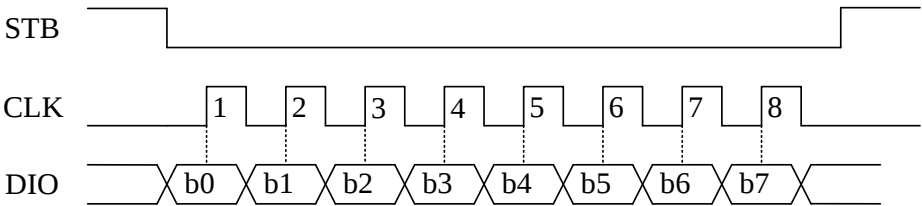
5.3.3、显示控制

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
1	0	无关项 写0		—	0	0	0	显示亮度设置	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			—	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			—	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			—	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			—	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			—	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			—	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			—	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	—	—	—	显示开关设置	显示关
1	0			1	—	—	—		显示开

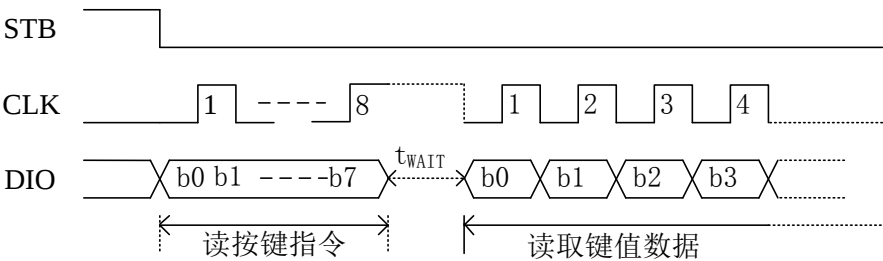
5.4、串行数据传输格式

读取和接收1个bit都在时钟的上升沿操作。

5.4.1、写数据



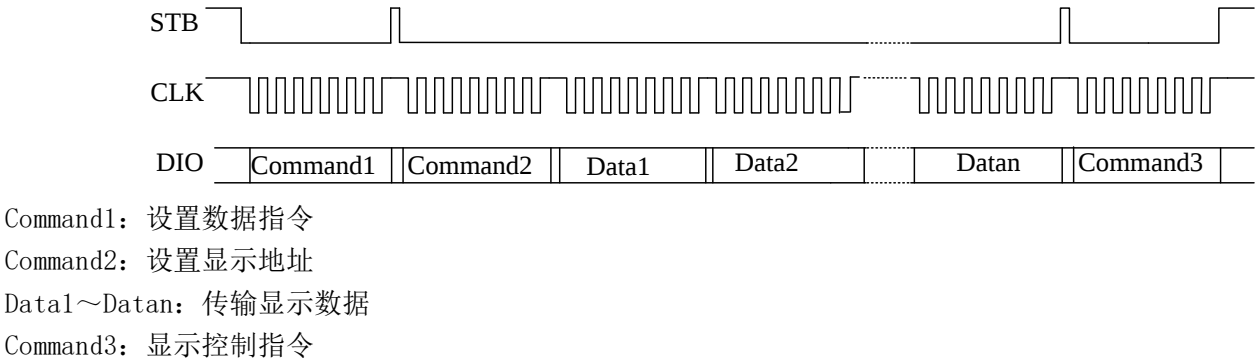
5.4.2、读数据



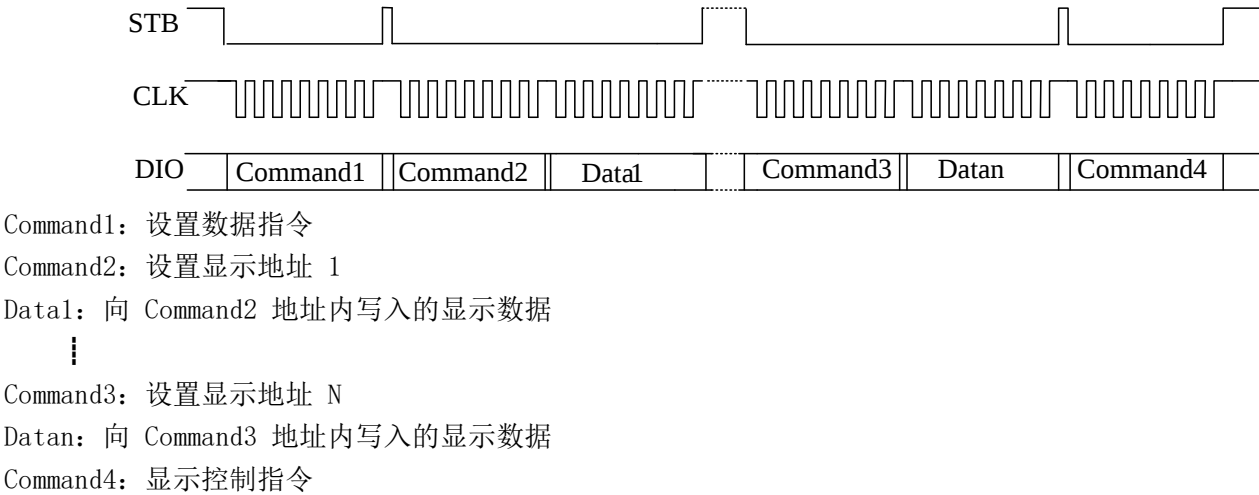
注：读取数据时，从串行时钟CLK的第8个上升沿开始设置指令到CLK下降沿读数据之间需要一个等待时间 t_{WAIT} (最小1us)。

5.5、应用时串行数据的传输

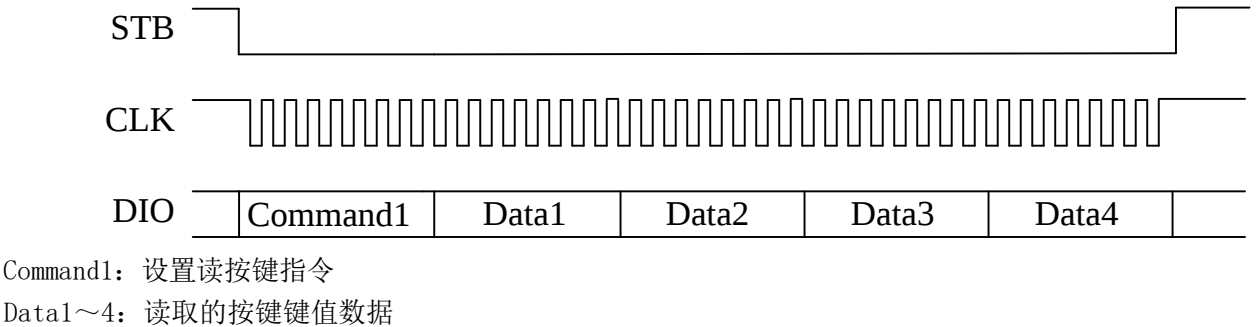
5.5.1、地址增加模式通信时序



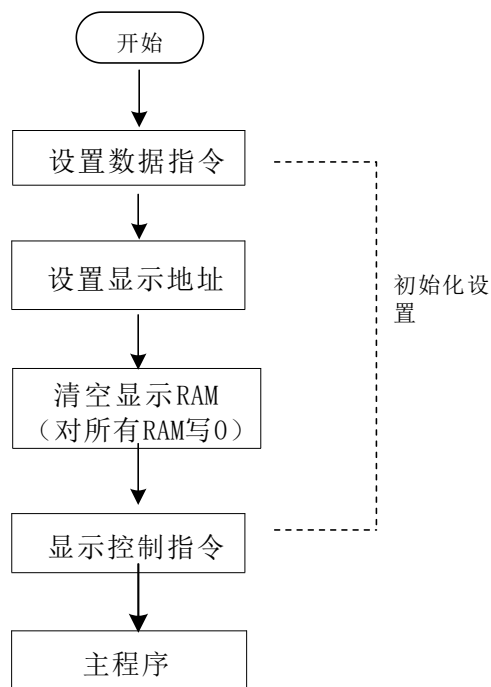
5.5.2、固定地址模式通信时序



5.5.3、读取按键键值时序



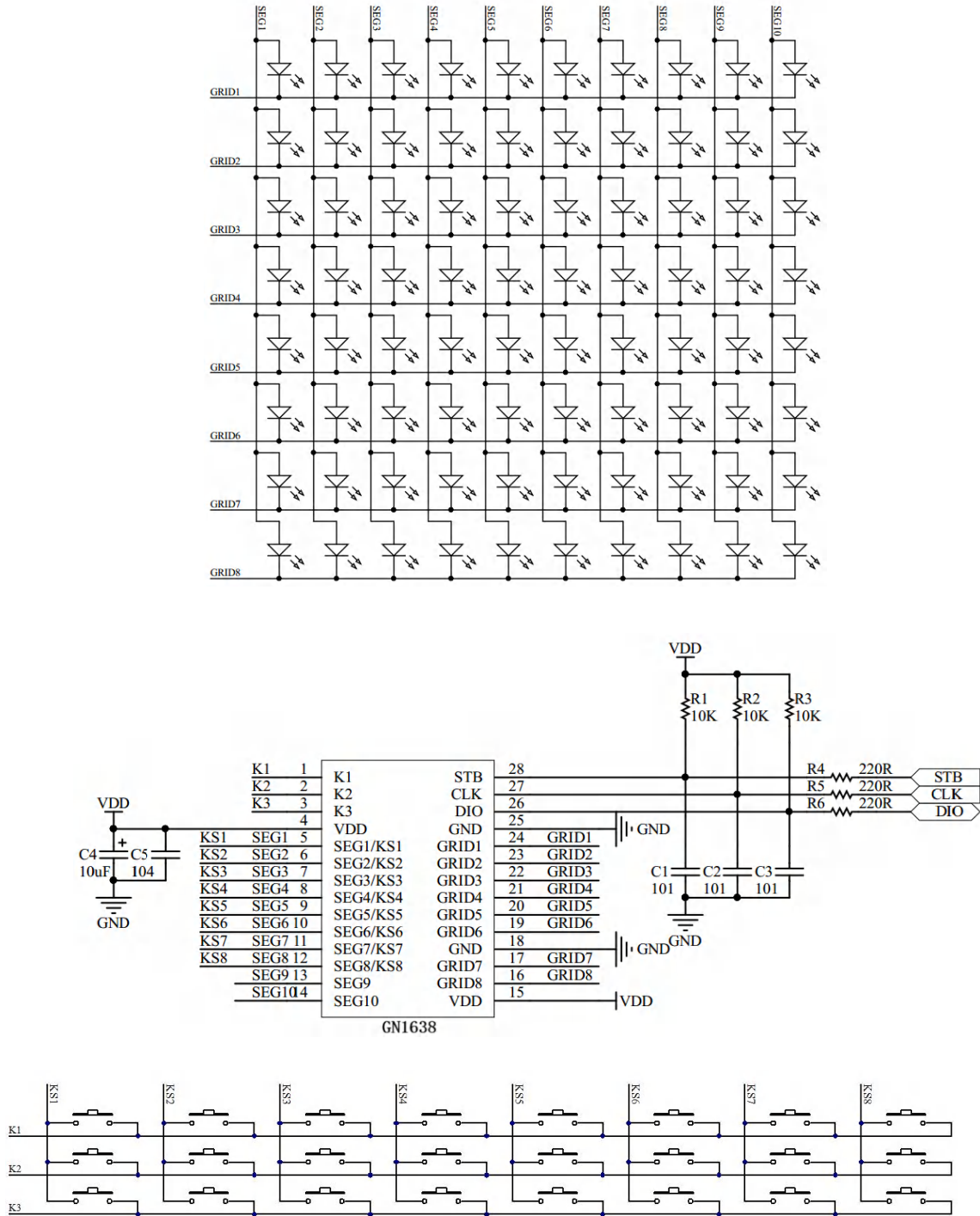
5.6、初始化流程图



注：1、数据指令用来选择是对RAM区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）还是读取按键键值。

2、IC在上电时显示RAM内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对RAM进行清空后再开启显示。

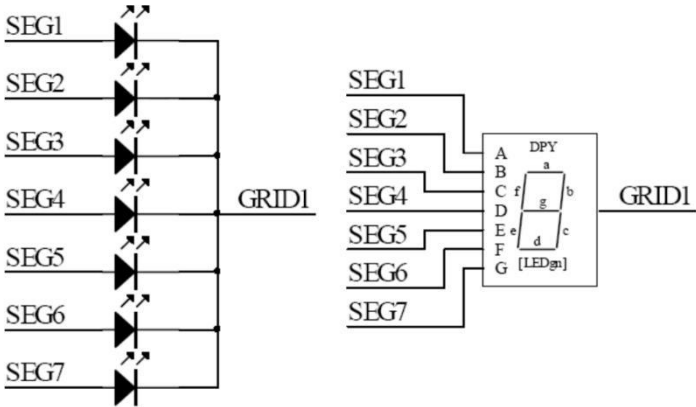
6、典型应用线路图



注：1、VDD与GND之间的滤波电容应靠近GN1638，以加强滤波效果。

2、为了提高电路的抗干扰能力，通讯端口建议按照上图连接，具体的参数值可根据实际需要调整。

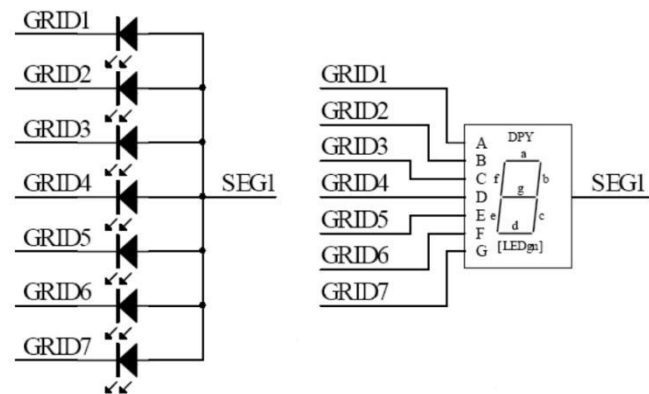
驱动共阴数码管



如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1为低电平时SEG1、SEG2、SEG3、SEG4、SEG5、SEG6为高电平，SEG7为低电平，只需在00H 地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	1	1	1	1	1	1	00H

驱动共阳数码管



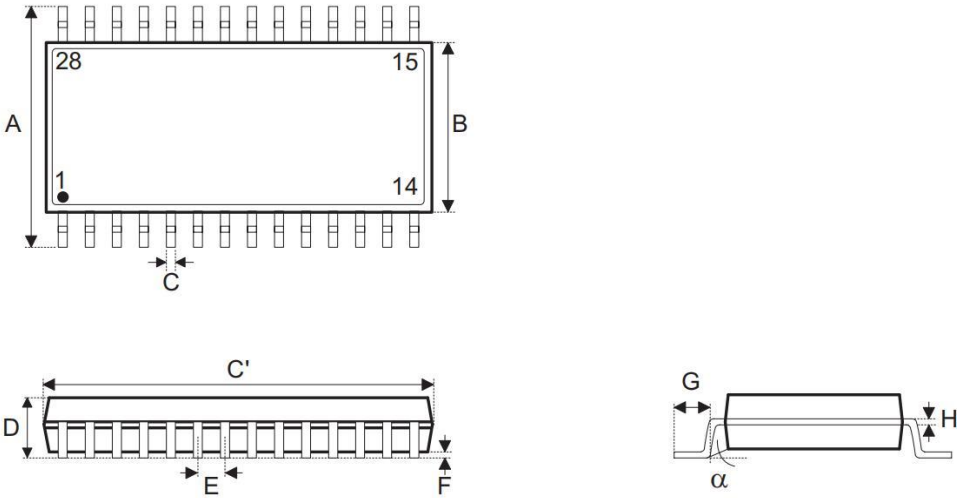
如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1、GRID2、GRID3、GRID4、GRID5、GRID6 为低电平时SEG1 为高电平，在GRID7为低电平时SEG1为低电平。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	0	0	0	0	0	1	00H
0	0	0	0	0	0	0	1	02H
0	0	0	0	0	0	0	1	04H
0	0	0	0	0	0	0	1	06H
0	0	0	0	0	0	0	1	08H
0	0	0	0	0	0	0	1	0AH
0	0	0	0	0	0	0	0	0CH

注：SEGn为P管开漏输出，GRIDn为N管开漏输出，在使用时候，SEGn只能接LED的阳极，GRIDn只能接LED的阴极，不可反接。

7、封装尺寸与外形图

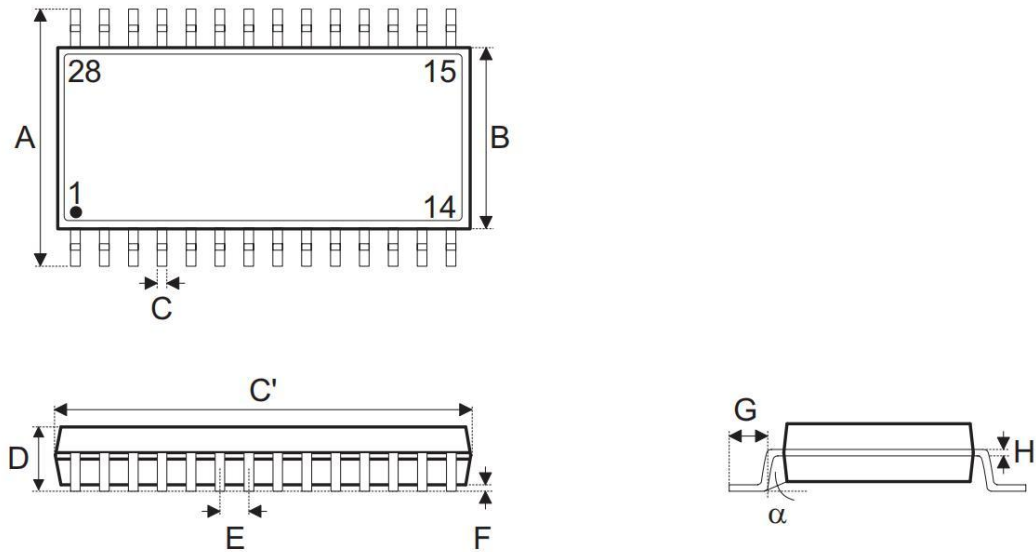
7.1、SOP28（300mil）外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位：inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.012	—	0.020
C'	—	0.705 BSC	—
D	—	—	0.104
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.012
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸（单位：mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.5 BSC	—
C	0.31	—	0.51
C'	—	17.9 BSC	—
D	—	—	2.65
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.30
G	0.40	—	1.27
H	0.20	—	0.33
α	0°	—	8°

7.2、SSOP28（150mil）外形图与封装尺寸



符号	尺寸（单位：inch）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.390 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸（单位：mm）		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.00 BSC	—
B	—	3.90 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	9.90 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.40	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

8、声明及注意事项

8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI)))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBD Es)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

8.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。